

# Standard Rectifier

**V<sub>RRM</sub>** = 2x 1600 V

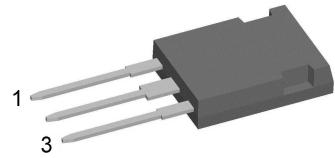
**I<sub>FAV</sub>** = 25 A

**V<sub>F</sub>** = 1.16 V

## Phase leg

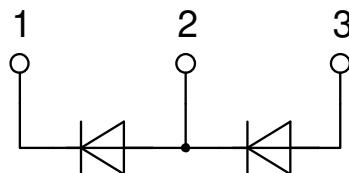
### Part number

**DSP25-16AR**



Backside: isolated

 E72873



### Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very low forward voltage drop
- Improved thermal behaviour

### Applications:

- Diode for main rectification
- For single and three phase bridge configurations

### Package: ISOPLUS247

- Isolation Voltage: 3600 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Backside: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

### Disclaimer Notice

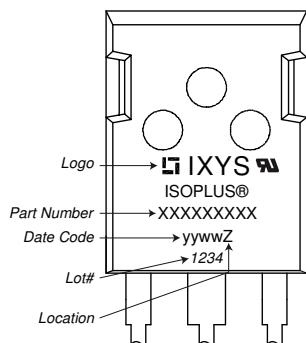
Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at [www.littelfuse.com/disclaimer-electronics](http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics).

**Rectifier**

Symbol	Definition	Conditions	Ratings			
			min.	typ.	max.	
$V_{RSM}$	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^\circ C$			1700	V
$V_{RRM}$	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^\circ C$			1600	V
$I_R$	reverse current	$V_R = 1600 \text{ V}$ $V_R = 1600 \text{ V}$	$T_{VJ} = 25^\circ C$ $T_{VJ} = 150^\circ C$		40 1.5	$\mu A$ mA
$V_F$	forward voltage drop	$I_F = 25 \text{ A}$ $I_F = 50 \text{ A}$ $I_F = 25 \text{ A}$ $I_F = 50 \text{ A}$	$T_{VJ} = 25^\circ C$ $T_{VJ} = 150^\circ C$		1.23 1.47 1.16 1.50	V V
$I_{FAV}$	average forward current	$T_C = 110^\circ C$ $180^\circ \text{ sine}$	$T_{VJ} = 175^\circ C$		25	A
$V_{F0}$ $r_F$	threshold voltage slope resistance } for power loss calculation only		$T_{VJ} = 175^\circ C$		0.81 13.8	V $m\Omega$
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case				1.5	K/W
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink			0.3		K/W
$P_{tot}$	total power dissipation		$T_C = 25^\circ C$		100	W
$I_{FSM}$	max. forward surge current	$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$	$T_{VJ} = 45^\circ C$ $V_R = 0 \text{ V}$ $T_{VJ} = 150^\circ C$ $V_R = 0 \text{ V}$		300 325 255 275	A
$I^2t$	value for fusing	$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$	$T_{VJ} = 45^\circ C$ $V_R = 0 \text{ V}$ $T_{VJ} = 150^\circ C$ $V_R = 0 \text{ V}$		450 440 325 315	$A^2s$ $A^2s$ $A^2s$ $A^2s$
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 400 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^\circ C$	10		pF

**Package ISOPLUS247**

Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$I_{RMS}$	RMS current	per terminal			70	A
$T_{VJ}$	virtual junction temperature		-40		175	°C
$T_{op}$	operation temperature		-40		150	°C
$T_{stg}$	storage temperature		-40		150	°C
<b>Weight</b>				6		g
$F_c$	mounting force with clip		20		120	N
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface / striking distance through air	terminal to terminal	2.7			mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	4.1			mm
$V_{ISOL}$	isolation voltage	$t = 1 \text{ second}$ $t = 1 \text{ minute}$ 50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$	3600 3000			V

**Product Marking**


Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DSP25-16AR	DSP25-16AR	Tube	30	480355

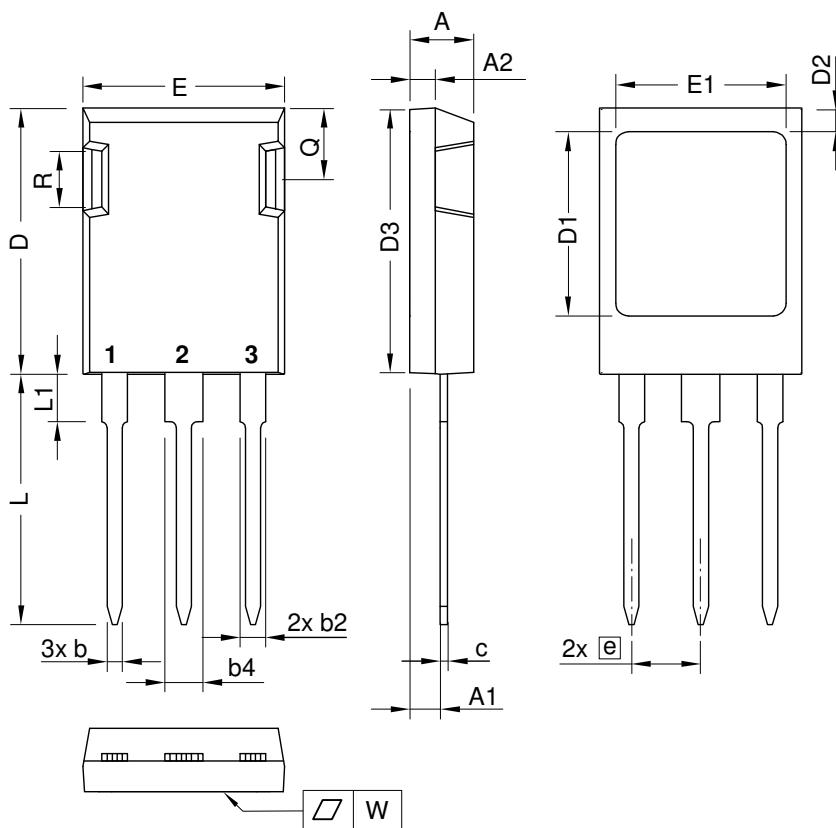
Similar Part	Package	Voltage class
DSP25-16A	TO-247AD (3)	1600
DSP25-16AT	TO-268AA (D3Pak) (2)	1600
DSP25-12A	TO-247AD (3)	1200
DSP25-12AT	TO-268AA (D3Pak) (2)	1200

**Equivalent Circuits for Simulation**
<sup>\*</sup>on die level

 $T_{VJ} = 175^\circ\text{C}$ 

	Rectifier
$V_{0\max}$	threshold voltage
$R_{0\max}$	slope resistance *

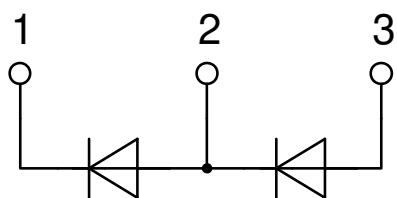
0.81 V  
11.2 mΩ

**Outlines ISOPLUS247**


Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.83	5.21	0.190	0.205
A1	2.29	2.54	0.090	0.100
A2	1.91	2.16	0.075	0.085
b	1.14	1.40	0.045	0.055
b2	1.91	2.20	0.075	0.087
b4	2.92	3.24	0.115	0.128
c	0.61	0.83	0.024	0.033
D	20.80	21.34	0.819	0.840
D1	15.75	16.26	0.620	0.640
D2	1.65	2.15	0.065	0.085
D3	20.30	20.70	0.799	0.815
E	15.75	16.13	0.620	0.635
E1	13.21	13.72	0.520	0.540
e	5.45	BSC	0.215	BSC
L	19.81	20.60	0.780	0.811
L1	3.81	4.38	0.150	0.172
Q	5.59	6.20	0.220	0.244
R	4.25	5.50	0.167	0.217
W	-	0.10	-	0.004

Die konvexe Form des Substrates ist typ. < 0.04 mm über der Kunststoffoberfläche der Bauteilunterseite  
*The convex bow of substrate is typ. < 0.04 mm over plastic surface level of device bottom side*

Die Gehäuseabmessungen entsprechen dem Typ TO-247 AD gemäß JEDEC außer Schraubloch und L<sub>max</sub>.  
*This drawing will meet all dimensions requirement of JEDEC outline TO-247 AD except screw hole and except L<sub>max</sub>.*



## Rectifier

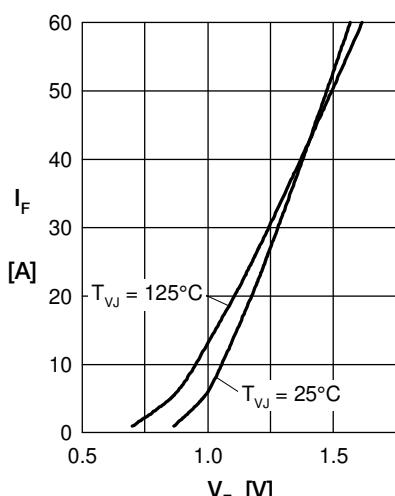


Fig. 1 Forward current versus voltage drop per diode

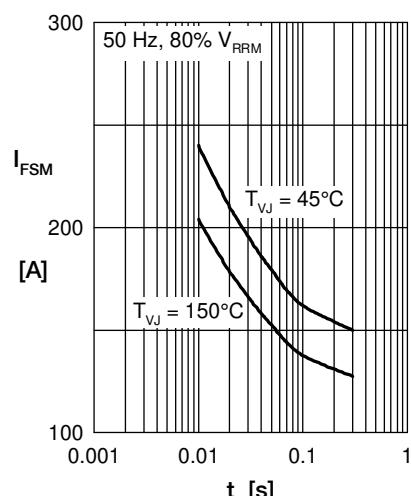


Fig. 2 Surge overload current

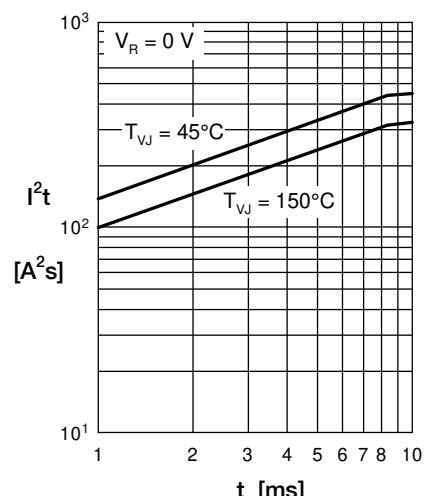


Fig. 3  $I^2t$  versus time per diode

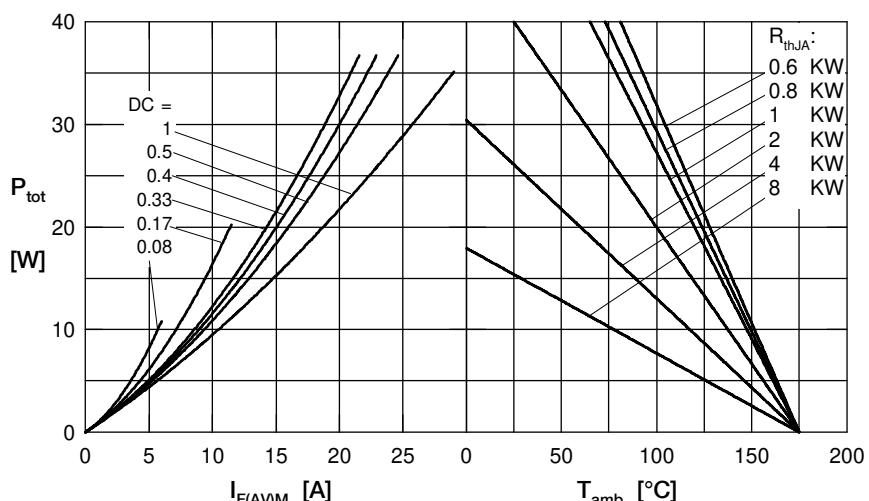


Fig. 4 Power dissipation vs. direct output current and ambient temperature

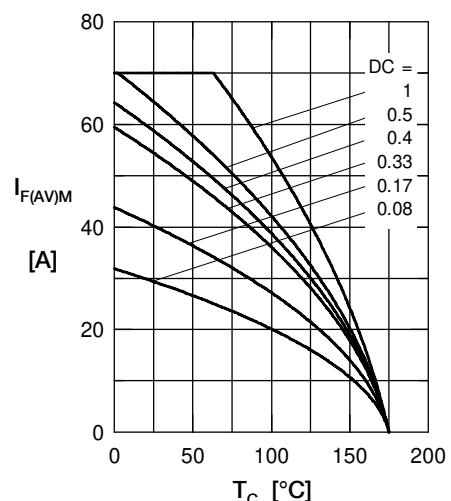


Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature

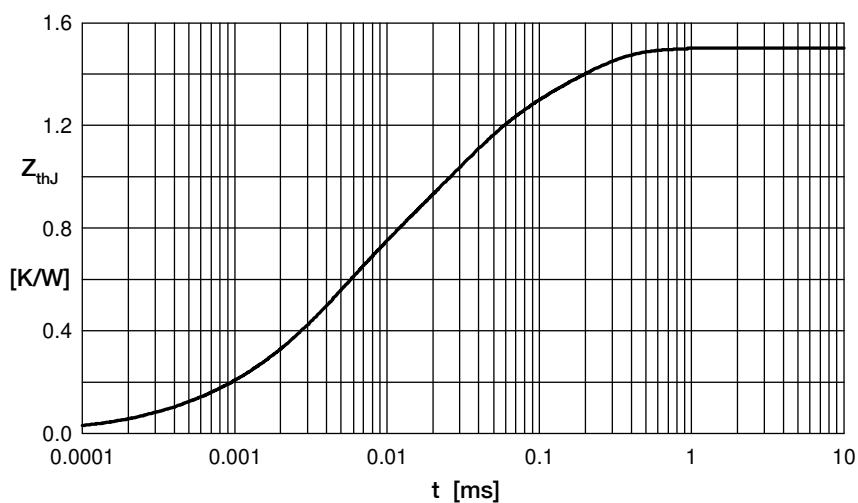


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case

Constants for  $Z_{thJC}$  calculation:

i	$R_{thi}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.06075	0.0004
2	0.183	0.00256
3	0.3405	0.0045
4	0.543	0.0242
5	0.3728	0.15



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.